



2021年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年2月1日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡林 理
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 内山 秀 TEL 045-478-7111
 四半期報告書提出予定日 2021年2月10日 配当支払開始予定日 2021年3月5日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年6月期第2四半期の連結業績（2020年7月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年6月期第2四半期	32,231	61.6	12,056	50.9	11,823	48.8	8,362	49.5
2020年6月期第2四半期	19,948	18.5	7,988	55.2	7,948	54.3	5,593	45.3

(注) 包括利益 2021年6月期第2四半期 8,474百万円 (48.5%) 2020年6月期第2四半期 5,707百万円 (52.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年6月期第2四半期	92.73	92.65
2020年6月期第2四半期	62.03	61.98

(注) 当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年6月期第2四半期	90,164	45,214	50.1	501.16
2020年6月期	81,794	39,175	47.9	434.19

(参考) 自己資本 2021年6月期第2四半期 45,193百万円 2020年6月期 39,154百万円

(注) 当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産を算定しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年6月期	—	31.00	—	27.00	—
2021年6月期	—	20.00	—	—	—
2021年6月期（予想）	—	—	—	35.00	55.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

2. 当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い2020年6月期の期末及び2021年6月期（予想）の1株当たり配当金については、株式分割を考慮した金額で記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2020年6月期の期末の1株当たり配当金は54円となります。また、2020年6月期の合計の1株当たり配当金につきましては、株式分割の実施により単純計算できないため表示しておりません。

3. 2021年6月期の連結業績予想（2020年7月1日～2021年6月30日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	62,000	45.6	20,000	32.8	20,000	32.3	14,000	29.3	155.25

- （注） 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
 2. 当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。連結業績予想の「1株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発行済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。

※ 注記事項

- （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
 新規 ー社（社名）ー、除外 ー社（社名）ー

- （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

- （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 有
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

（注）詳細は、添付資料P.8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

- （4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2021年6月期2Q	94,286,400株	2020年6月期	94,286,400株
② 期末自己株式数	2021年6月期2Q	4,108,486株	2020年6月期	4,108,486株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年6月期2Q	90,177,914株	2020年6月期2Q	90,177,965株

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

当社は、2021年2月2日（火）に機関投資家及びアナリスト向けの第2四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
3. 補足情報	9
(1) 品目別生産実績	9
(2) 品目別受注高及び受注残高	9
(3) 品目別販売実績	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対する経済政策と防疫措置を講じながらの経済活動が推進されました。感染拡大直後の大幅な落ち込みからは持ち直しの動きを見せましたが、感染リスクが高まる冬場に差し掛かり、各国において感染の再拡大と経済活動の再抑制が繰り返されています。米中摩擦の強まりなども下振れ要因として懸念され、依然として予断を許さない状況です。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、当初は新型コロナによるマイナス影響が懸念されましたが、5Gのスマートフォンをはじめとする通信機器のほか、リモートワークやオンライン会議などの拡がりによるPC並びにデータセンター向けの半導体需要が堅調に推移しました。特に微細化を進めた高性能な半導体に対する需要が強く、ロジックデバイスメーカーは最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造工程の能力増強投資を積極的に行いました。マスクブランクスメーカーも、中長期の需要拡大を見据えてEUV関連分野の投資に取り組んでいます。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は322億31百万円（前年同期比61.6%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が274億25百万円（前年同期比72.8%増加）、その他が14億9百万円（前年同期比7.1%増加）、サービスが33億95百万円（前年同期比22.8%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が120億56百万円（前年同期比50.9%増加）、経常利益が118億23百万円（前年同期比48.8%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が83億62百万円（前年同期比49.5%増加）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態

当第2四半期連結会計期間末における総資産は901億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ83億70百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が94億64百万円減少したものの、仕掛品が83億45百万円、流動資産のその他が40億46百万円、無形固定資産が24億69百万円、受取手形及び売掛金が23億40百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は449億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億31百万円増加いたしました。これは主に、前受金が20億23百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は452億14百万円となり、また自己資本比率は50.1%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ94億68百万円減少し、151億92百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、34億32百万円の支出（前年同期は40億73百万円の収入）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額88億44百万円、法人税等の支払額44億64百万円、売上債権の増加額23億45百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益118億23百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、32億60百万円の支出（前年同期比105.2%増）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出27億43百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、24億36百万円の支出（前年同期比74.0%増）となりました。これは主に、配当金の支払額24億34百万円などによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、昨今の業績動向等を踏まえて2020年8月5日に公表した業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2021年2月1日）に開示しました「業績予想の修正、配当予想の修正および剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,723,393	15,258,642
受取手形及び売掛金	5,662,634	8,003,201
仕掛品	30,083,265	38,428,830
原材料及び貯蔵品	3,978,778	4,485,372
その他	5,563,227	9,609,615
貸倒引当金	△8,601	△12,488
流動資産合計	70,002,699	75,773,174
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,390,271	2,333,688
機械装置及び運搬具(純額)	723,142	863,513
工具、器具及び備品(純額)	499,765	518,185
リース資産(純額)	22,410	20,400
土地	4,254,773	4,254,773
建設仮勘定	23,868	28,714
有形固定資産合計	7,914,231	8,019,276
無形固定資産	843,359	3,313,298
投資その他の資産		
投資有価証券	532,873	667,383
繰延税金資産	2,347,281	2,221,585
その他	153,626	170,225
投資その他の資産合計	3,033,781	3,059,195
固定資産合計	11,791,372	14,391,769
資産合計	81,794,071	90,164,944

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,985,628	5,028,292
未払法人税等	4,581,064	3,417,344
前受金	25,655,709	27,678,913
賞与引当金	—	145,667
役員賞与引当金	537,000	463,400
製品保証引当金	33,715	9,663
品質補償引当金	92,920	—
その他	6,172,820	7,667,324
流動負債合計	42,058,860	44,410,607
固定負債		
退職給付に係る負債	276,481	281,474
資産除去債務	219,072	219,139
その他	64,096	38,897
固定負債合計	559,651	539,511
負債合計	42,618,511	44,950,118
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,000	931,000
資本剰余金	1,080,360	1,080,360
利益剰余金	38,014,040	43,941,289
自己株式	△977,713	△977,713
株主資本合計	39,047,686	44,974,935
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	259,879	353,619
為替換算調整勘定	△153,504	△135,228
その他の包括利益累計額合計	106,375	218,391
新株予約権	21,498	21,498
純資産合計	39,175,560	45,214,825
負債純資産合計	81,794,071	90,164,944

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
売上高	19,948,645	32,231,338
売上原価	8,279,332	15,563,699
売上総利益	11,669,313	16,667,638
販売費及び一般管理費	3,680,418	4,610,647
営業利益	7,988,894	12,056,990
営業外収益		
受取利息	2,213	1,952
受取配当金	6,596	4,697
固定資産賃貸料	1,048	1,109
その他	4,289	3,958
営業外収益合計	14,148	11,718
営業外費用		
為替差損	54,422	244,647
その他	323	124
営業外費用合計	54,745	244,771
経常利益	7,948,297	11,823,936
税金等調整前四半期純利益	7,948,297	11,823,936
法人税、住民税及び事業税	2,375,759	3,379,384
法人税等調整額	△20,984	82,500
法人税等合計	2,354,775	3,461,884
四半期純利益	5,593,521	8,362,052
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,593,521	8,362,052

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	5,593,521	8,362,052
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	83,287	93,740
為替換算調整勘定	30,876	18,276
その他の包括利益合計	114,164	112,016
四半期包括利益	5,707,685	8,474,068
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,707,685	8,474,068
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	7,948,297	11,823,936
減価償却費	410,862	568,876
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,362	3,841
賞与引当金の増減額 (△は減少)	72,753	144,124
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	29,300	△73,600
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△213,394	△23,944
品質補償引当金の増減額 (△は減少)	△124,749	△92,920
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	22,931	4,866
受取利息及び受取配当金	△8,810	△6,650
為替差損益 (△は益)	△16,720	312,736
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,081,620	△2,345,621
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,736,620	△8,844,891
仕入債務の増減額 (△は減少)	595,550	△1,605,994
前受金の増減額 (△は減少)	2,633,143	2,143,813
その他	3,010,714	△982,315
小計	5,543,999	1,026,257
利息及び配当金の受取額	8,806	6,487
法人税等の支払額	△1,479,011	△4,464,769
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,073,793	△3,432,024
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,003,818	△516,652
無形固定資産の取得による支出	△576,601	△2,743,644
その他	△8,070	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,588,490	△3,260,297
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,397,759	△2,434,803
その他	△2,798	△2,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,400,558	△2,436,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	35,714	△339,094
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,120,459	△9,468,390
現金及び現金同等物の期首残高	13,120,550	24,660,393
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,241,010	15,192,002

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については前連結会計年度の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

(表示方法の変更)

(四半期連結損益計算書)

前第2四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」は重要性が乏しいため、第1四半期連結累計期間より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「固定資産除却損」に表示していた110千円は、「営業外費用」の「その他」323千円として組替えております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

前第2四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は重要性が乏しいため、第1四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」に表示していた110千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」3,010,714千円として組替えております。

前第2四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の売却による収入」は重要性が乏しいため、当第2四半期連結累計期間より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の売却による収入」に表示していた89千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△8,070千円として組替えております。

3. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第2四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	29,374,680	34,962,691	19.0
	その他	1,393,973	1,622,482	16.4
	小計	30,768,653	36,585,174	18.9
サービス		2,765,479	3,395,796	22.8
合計		33,534,132	39,980,970	19.2

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 品目別受注高及び受注残高

第2四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率	前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率
		千円	千円	%	千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	37,671,183	54,872,913	45.7	73,846,288	115,273,905	56.1
	その他	660,088	353,440	△46.5	1,941,618	2,881,550	48.4
	小計	38,331,272	55,226,353	44.1	75,787,907	118,155,456	55.9
サービス		2,925,391	3,303,074	12.9	1,081,010	1,306,212	20.8
合計		41,256,663	58,529,427	41.9	76,868,918	119,461,668	55.4

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。
3. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 品目別販売実績

第2四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	15,866,839	27,425,808	72.8
	その他	1,316,326	1,409,732	7.1
	小計	17,183,166	28,835,541	67.8
サービス		2,765,479	3,395,796	22.8
合計		19,948,645	32,231,338	61.6

- (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。